

# RPI-BC 107,6 DEV-KIT BK P10 - Obudowa do elektroniki



1227311

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227311>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa na szynę DIN do komputera Raspberry Pi (pasuje do Raspberry Pi A+, B+, 2B, 3B, 4B i 5B); zestaw składający się z części górnej i uchwytu na PCB; obudowa zgodna z normą DIN 43880

## Korzyści

- Montaż bez użycia narzędzi
- Dużo miejsca na dodatkowe połączenia na uniwersalnych płytkach perforowanych i płytkach dodatkowych
- Możliwość zastosowania listwy GPIO dzięki technice przyłączeniowej serii PTSM
- Proste połączenie moduł-moduł dzięki łączeniu magistrali za pomocą szyn DIN

## Dane handlowe

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Numer artykułu                      | 1227311                                         |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.                                         |
| Minimalne zamówienie                | 10 Szt.                                         |
| Uwaga                               | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży                     | ACHBAE                                          |
| Klucz produktu                      | ACHBAE                                          |
| GTIN                                | 4063151364496                                   |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 60,2 g                                          |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 32,56 g                                         |
| Numer taryfy celnej                 | 85389099                                        |
| Kraj pochodzenia                    | DE                                              |

# RPI-BC 107,6 DEV-KIT BK P10 - Obudowa do elektroniki



1227311

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227311>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                |                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu   | Góra obudowy                                                                      |
| Rodzaj obudowy | Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880 |
| Seria obudów   | BC                                                                                |
| Wykonanie      | Zestaw obudowy                                                                    |

### Wymiary

|           |          |
|-----------|----------|
| Szerokość | 107,6 mm |
| Długość   | 89,7 mm  |

### Dane materiału

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Kolor (Obudowa)    | czarny (RAL 9005) |
| Materiał obudowy   | Poliwęglan        |
| Jakość powierzchni | bez obróbki       |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                                                       |                                                   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Maks. osiągalny kod IP                                | IP20                                              |
| Temperatura otoczenia (praca)                         | -40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport)         | -40 °C ... 70 °C                                  |
| Temperatura otoczenia (montaż)                        | -5 °C ... 100 °C                                  |
| Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 95 %                                              |

### Montaż

|                |               |
|----------------|---------------|
| Sposób montażu | Zatrzaśnięcie |
|----------------|---------------|

# RPI-BC 107,6 DEV-KIT BK P10 - Obudowa do elektroniki



1227311

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227311>

## Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227311>



**UL Recognized**

ID dopuszczenia: E240868

# RPI-BC 107,6 DEV-KIT BK P10 - Obudowa do elektroniki



1227311

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227311>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27182702 |
| ECLASS-13.0 | 27190201 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001031 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# RPI-BC 107,6 DEV-KIT BK P10 - Obudowa do elektroniki



1227311

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227311>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak, Brak zwolnień/wyłączeń |
|----------------------------------|-----------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych |

### EU REACH SVHC

|                                                             |                                                 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)